

台灣發明協會 函

機關地址：241608新北市三重區重陽路一段1號4樓之11

承辦人：秘書處 吳秋瑾

電話：02-66057626

電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw

受文者：國立勤益科技大學

發文日期：中華民國114年9月15日

發文字號：台發協字第1140009006號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2026瑞士日內瓦國際發明展簡章1.邀請函2.報名表3.切結書4.海報(ATTCH1 ee3af6db4d29a6c37e7d96f1b6656bd4_0009006A00_ATTCH1.pdf、ATTCH2 ee3af6db4d29a6c37e7d96f1b6656bd4_0009006A00_ATTCH2.pdf、ATTCH3 ee3af6db4d29a6c37e7d96f1b6656bd4_0009006A00_ATTCH3.pdf、ATTCH4 ee3af6db4d29a6c37e7d96f1b6656bd4_0009006A00_ATTCH4.pdf)

主旨：敬邀 貴校參加「2026第51屆瑞士日內瓦國際發明展」，
請協助轉知師生踴躍報名參加。

說明：

- 一、「瑞士日內瓦國際發明展」為世界首屈一指發明展，為經濟部智慧財產局公告著名國際發明展之一，敬邀貴校師生參與，請惠予公告並鼓勵師生踴躍參加，以提倡發明創新風氣，並為國爭取最高榮譽。
- 二、參展日期、地點：2026年3月11日~3月15日，Palexpo SA 展館，共為期5天。
- 三、即日起報名至2026年1月09日截止。(參賽簡章請參考附件)
- 四、報名相關問題歡迎洽詢本會承辦人：秘書處 吳秋瑾 小姐。電話：(02)6605-7626。電子郵件：tia7626@yahoo.com.tw。歡迎透過LINE官方好友：@tia1972 與我們聯繫。

正本：國立臺北科技大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學附設專科進修學校、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學附設進修學院、國立臺灣科技大學、中國科技大學、德明財經科技大學、中華學





副本： 114/09/16
08:46:07

理事長 張家菊

校財團法人中華科技大學、中華學校財團法人中華科技大學附設專科進修學校、城市學校財團法人臺北城市科技大學、黎明技術學院、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校、耕莘健康管理專科學校、耕莘健康管理專科學校宜蘭分部、東南科技大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、景文科技大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、明志科技大學、宏國學校財團法人宏國德霖科技大學、聖約翰科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、龍華科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、大華學校財團法人敏實科技大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、仁德醫護管理專科學校、修平學校財團法人修平科技大學、朝陽科技大學、弘光科技大學、嶺東科技大學、中臺科技大學、僑光科技大學、國立臺中科技大學、國立勤益科技大學、南開科技大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、崇仁醫護管理專科學校、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、國立臺南護理專科學校、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、財團法人中華醫事科技大學、敏惠醫護管理專科學校、南臺學校財團法人南臺科技大學、崑山科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、文藻學校財團法人文藻外語大學、樹人醫護管理專科學校、育英醫護管理專科學校、國立高雄科技大學、樹德科技大學、國立高雄餐旅大學、輔英科技大學、正修學校財團法人正修科技大學、國立臺東專科學校、國立屏東科技大學、慈惠醫護管理專科學校、大仁科技大學、美和學校財團法人美和科技大學、國立澎湖科技大學、聖母醫護管理專科學校、大漢學校財團法人大漢技術學院、中華台北著作權人協會、亞東學校財團法人亞東科技大學、致理學校財團法人致理科技大學、中信金學校財團法人中信科技大學、測試機關國立高雄師範大學



2026 瑞士日內瓦第 51 屆國際發明展 台灣參展團

51st INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA

邀 請 函

發明先進：敬啟

「第 51 屆瑞士日內瓦國際發明展」

51st INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA

將在 **2026 年 3 月 11 日** 開展，本會傳承 40 幾年來的帶團經驗，繼續為發
界服務，敬盼與您同行。

瑞士日內瓦國際發明展，為世界首屈一指發明展，經濟部智慧財產局
公告著名國際發明展，瑞士日內瓦國際發明展 2025 年有 1,000 多件發明作
品，40 國以上世界工商人士超過 28,000 人參觀，各國新聞媒體均前往採
訪報導，若在此國際發明舞台獲獎，將無比榮耀。

今年我們除了傳承以往之優點外，若您的作品擁有中華民國專利(四年
內)參展獲金、銀、銅牌之獎項，可得經濟部智慧財產局之來回機票費補
助。(如附表)



台灣發明協會
日內瓦參展團

理事長 **張家菊** 敬邀

專利發明創作獎助辦法

第十七條

發明或創作在我國取得專利權後之四年內，參加著名國際發明展獲得金銀牌或銅牌獎之獎項者，得檢附相關證明文件，向專利專責機關申請該參展品之運費、來回機票費用及其他相關經費之補助。

前項經濟費補助如下：

- 一、亞洲地區：以新台幣二萬元為限。
- 二、美洲地區：以新台幣三萬元為限。
- 三、歐洲地區：以新台幣四萬元為限。

同一人同時以二以上發明或創作參加同一著名國際發明展者，其補助依前項規定辦理；如該發明或創作曾獲補助，不得再於同一著名國際發明展申請補助。第一項之著名國際發明展，由專利專責機關公告。符合申請第一項之補助者，發明人或創作人應於參展當年提出申請補助。

2026 瑞士日內瓦第 51 屆國際發明展-參展辦法

一、宗旨：促進國際科技交流，爭取國家榮譽，增進國民外交，拓展發明新產品海外市場，提高新產品之行銷市場價值，特定本參展辦法。

二、主辦單位：台灣發明協會

三、團名：2026 瑞士日內瓦國際發明展-台灣參展團

四、依據：瑞士日內瓦國際發明展覽會大會組團授權書

五、展覽會名稱：2026 瑞士日內瓦國際發明展



六、展出日期：2026 年 3 月 11 日 ~ 3 月 15 日

七、展出地點：Palexpo SA / Le Grand-Saconnex / Geneva / Switzerland

八、參展作品：凡參展之作品有中華民國專利證書者(專利四年內)，一旦得獎，經濟部智慧財產局將提供補助以茲鼓勵，若無中華民國專利證書也可參展但無補助，需特別注意。

九、費用：

1. 參展費：每件作品**台幣 105,000 元**

(包含報名費、展位費、評審費、入場證及桌椅費)

2. 海報費：每件**台幣 1,000 元**。(自理者免繳)

3. 代展費：每件**台幣 20,000 元**。

4. 瑞士日內瓦展為 1 攤位 2 作品，

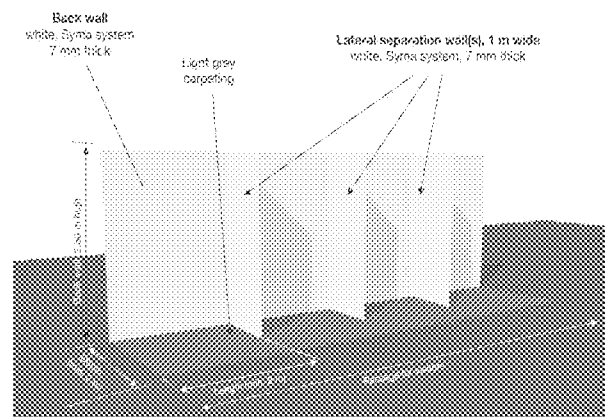
單 1 作品如需獨立攤位需另加**台幣 45,000 元**。

5. 現場中法翻譯人員**€180 歐元/日**

(請自行交付翻譯人員，本會不代收。)

6. 獨立電源費(500w)：**台幣 12,000 元**。

十、即日起接受報名至 **2026 年 1 月 9 日** 截止。



※ 截止日前資料未繳交齊全者將無法刊登於瑞士展覽大會專刊。

※ 指定轉角攤位者須另加台幣 10,000 元。(有預訂並繳款者優先)

繳交參展資料明細單：

以下所有資料請以電子檔交件：tia7626@yahoo.com.tw

寄件主旨請輸入 xxx(個人名、學校名或公司名)報名瑞展。

文字部分請交 word 檔，照片圖檔請以 jpg 檔交件，每件作品請獨自建立一個資料夾，報名一件以上之作品，請於資料夾上輸入編號，以利以編號通知補件，謝謝。

☐01.已填妥之報名表(一件作品填寫一份報名表，需詳細填寫完整)

☐02.參展切結書(請該作品一位發明人代表簽名或蓋章)

☐03.參展品專利證書掃描檔

(無專利者免附。有專利卻未檢附者，款難申請機票補助)

☐04.參展品照片檔案(每件作品建議提供二張)

☐05.隨本團前往參展人員請附上隨團報名表(含護照影本)

☐06.自行前往參展人員請提供人數及中英文姓名

☐07.發明人或聯絡人名片一張/或檔案

☐08.聘請翻譯人員切結書

(請參展現場負責人代表簽名或蓋章)(無聘請者免填)

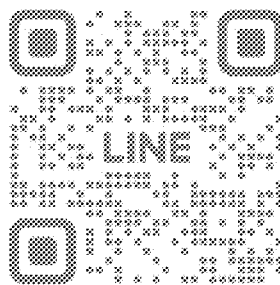
報名日期：即日起接受報名至 **2026 年 1 月 9 日止**

聯絡地址：(241-608)新北市三重區重陽路一段 1 號 4 樓之 11

聯絡人：秘書處 吳秋瑾 小姐

聯絡電話：02-6605-7626#323

mail：tia7626@yahoo.com.tw



台灣發明協會
官方好友 LINE

• 參展資料請連同全額參展費於報名截止日前繳交至本會，以完成報名手續。(以上資料未齊全或未繳付全額參展費者，款難受理報名。)

• 電匯資料：新光銀行(銀行代碼 103) 北三重分行

戶名：“**社團法人台灣發明協會**”

帳號：“**0310-10-100304-3**”

發明人 姓名 上限 10 位 請勿修改表格	發明人填寫姓名注意事項：範例：王小明 Hsiao-Ming Wang ※此欄為若得獎，獎狀上的得獎者姓名，一位以上之發明人，請一律填寫於此，資料一旦送出，不得變更修改。		
	(中)		
	(護照英文名)		
公司/學校 名稱	(中)	統一編號	
	(英)		
聯絡地址	(中)		
	(英)		
電話		手機	
E-mail		http://	
聯絡人	姓名：	職稱：	參展品類別 (請參閱下頁) _____類
	電話：		
	E-mail:		
台灣專利	☐ 發明_____號 ☐ 新型_____號 ☐ 設計_____號 (有專利者請務必檢附台灣專利證書影本，需造冊送智財局，未檢附者歉難申請機票補助)		
專利名稱		☐ 公告中案號_____號 ☐ 申請中案號_____號	
是否全程隨團參展： ☐ 是，共____人。 ☐ 單人房(團費另加_____元/間) ☐ 素食 ☐ 委任協會代理(另收代展費 20,000 元/件) ☐ 不跟團，自行前往，共____人。(請確實告知參展人數並提供中英姓名，以便申請參展證用。) (未事先告知者，請自行於現場購買門票，14 瑞郎，限當日用。) 是否聘請中法文翻譯人員： ☐ 否 ☐ 是(聘請____天， ☐ 自己單位獨聘， ☐ 與他人合聘) 海報： ☐ 自行排版製作輸出 ☐ 協會排版製作輸出(\$1,000)			
產品名稱	(中)		
	(英) 以 219 字元為上限(含空白鍵)		
主辦大會 官網目錄 精簡介紹	英文以 249 字元為上限(含空白鍵)，超過者大會將直接修改內容後上傳，感謝配合。		
專刊海報 作品介紹	產品介紹(中英文簡要說明各約 150 字)(作品照片請另檢附 JPG 檔，勿貼在此報名表內。)		

參展類別表

請選一類

A 類	力學、引擎、機械、工具、工業加工、冶金術
B 類	鐘錶、珠寶、相關的機械和工具
C 類	電腦科學、軟體、電子、電學、通訊方式、網路
D 類	房屋、建築、土木工程、營建、材料、木工
E 類	衛生、通風、暖氣
F 類	保全、營救、警示
G 類	五金 (DIY 自組)
H 類	家具、室內建築
I 類	家政學、餐飲設備
J 類	商業、工業、辦公室設備
K 類	農業、園藝、花園
L 類	衣著、紡織、及相關的機械和配件
M 類	醫藥、外科手術、整容、身心障礙者的用品
N 類	光學、攝影、電影、眼鏡
O 類	教學方法與材料、樂器、藝術材料用品
P 類	交通、汽機車、船、航空器
Q 類	食品、飲料、化妝品、輔助醫事的器材、健康及衛生用品
R 類	運動、休閒
S 類	實用的新奇品、禮物
T 類	宣傳品、印刷品、包裝
U 類	遊戲、玩具
V 類	環保、能源、回收
W 類	硬體、軟體、網路安全、區塊鏈、物聯網(IoT)
Z 類	能源、再生、綠色能源

參 展 切 結 書

※一件作品請一位發明人代表填寫一份切結書

本人(公司)參加 2026 年瑞士日內瓦國際發明展，
其參展報名表所填寫之內容，皆已再次確認無誤，
同意報名表送出後，不得再做任何修改及變更。
(含若得獎的得獎證書亦同)

同時願意遵守大會一切規定，並絕對尊重大會國
際裁判的評審結果，絕無異議。



立書人

姓 名： (蓋章/簽名)

身分證字號：

住 址：

電 話：

作品名稱：

中 華 民 國 年 月 日

51^e Salon International des Inventions de Genève

11 - 15 mars 2026
Palexpo, Genève

